

■■■ 第8回 和泉ビジネス交流会へ出展 ■■■

ダイベア株式会社は、11月30日（金）に、大阪産業技術研究所（和泉市）で開催される「第8回 和泉ビジネス交流会」に出展します。

このビジネス交流会は、事業の垣根を越え、販路拡大や異業種間の提携による技術革新・共同開発などの新たなビジネスチャンスを掴む機会として開催されており、当社は5年連続の出展となります。

1. 開催概要

- 日時 : 2018年11月30日（金） 13:00 ~ 17:30
- 場所 : 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所
(大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1)
- 展示ブース : 研究室 2

2. 主な展示内容

当社の Only One 製品「di-Slim」シリーズを紹介します。

- 1) di-Slim1 … 標準軸受と同等以上の負荷容量を維持しながら、幅寸法を縮小。
省エネルギーでコンパクトな機械設計に貢献します。
- ①幅狭軸受(シールド、シール)
 - ②シールド付き高負荷容量軸受
 - ③シールド付きアンギュラ玉軸受
- 2) di-Slim2、3 … di-Slim 1 で実現した省スペースに、センサを内蔵搭載。
機械の状態をリアルタイムに監視し、故障を未然防止します。

3. ブースイメージ (昨年の様子)

